

センサ・グローバル出荷状況調査

様式4 センサ形状別 集計結果(2023年)

センサ形状別		光度センサ		温度センサ		圧力センサ		慣性力センサ		位置センサ		磁界センサ		音超音波センサ		化学センサ		その他センサ		合計	
			前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
センサデバイス(単体センサ)	数量																				
		金額																			
	うち、MEMSセンサ	数量									—		—				—		—		
		金額									—		—				—		—		
センサモジュール・センサユニット	数量				—		—		—		—		—				—		—		
		金額				—	—		—		—		—				—		—		
	うち、MEMSモジュール	数量					—						—				—		—		
		金額					—						—				—		—		
センシングシステム・センサ装置 (センサネットワークシステム)	数量				—		—		—		—		—				—		—		
	金額				—		—		—		—		—				—		—		
総 出 荷	数量																				
	金額																				

単位：金額=千円、数量=個、前年比%

◆注

×印は非表示とし、「総出荷」及び「合計」は非表示も含む。

※単位未満四捨五入により、内訳と合計が一致しない場合がある。

※前年比は参加会社の連続性が無い為、参考値。

本データの取扱について（ご注意）

【開示や公表の制限】

本資料とこれに含まれる情報は、本資料の購入者だけに提供しているものです。それ以外への開示や公表は行わないようにご注意ください。
但し、本資料の購入者へは、出典を明記すれば、グラフ加工データの社外利用を許可します。
（営利目的・商用利用は不可。）

【禁無断転載】

本資料の内容の一部または全部を無断で複写複製することは、法律で認められた場合を除き、著作権及び出版者の権利の侵害となります。

※転載許可については、下記の間合せ窓口宛にご連絡ください。

<https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/form/form.cgi>